01,03

Термоэлектрические свойства интеркалатных кристаллов $Cu_x TiSe_2$ (x = 0.025, 0.58) под давлением до 10 GPa

© А.Ю. Усик, Н.В. Морозова, И.В. Коробейников, А.Н. Титов

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург, Россия E-mail: alexandr-usik1990@rambler.ru

Поступила в Редакцию 13 сентября 2023 г. В окончательной редакции 13 сентября 2023 г. Принята к публикации 23 сентября 2023 г.

С применением методики термоэлектрических измерений под давлением были проведены исследования двух интеркалатных соединений $Cu_x TiSe_2$ (x = 0.025, 0.58). Получены экспериментальные барические зависимости термоЭДС и электросопротивления в диапазоне давлений до 10 GPa. Установлено что кристаллы $Cu_{0.025}TiSe_2$ обладают полупроводниковой проводимостью и сохраняют ее в диапазоне давлений до 1-3 GPa. Получены оценки ширины запрещенной зоны и барические зависимости относительного изменения фактора термоэлектрической мощности в области существования полупроводниковой фазы. Для кристаллов $Cu_{0.58}TiSe_2$ с металлической проводимостью определен модуль объемного сжатия в фазе высокого давления. Исследовано влияние многократного циклического сжатия под давлением на электрофизические свойства кристаллов $Cu_x TiSe_2$.

Ключевые слова высокие давления, халькогениды переходных металлов, фазовые переходы, интеркалаты, термоЭДС.

DOI: 10.61011/FTT.2023.11.56539.202

1. Введение

В последние годы активно исследуются слоистые квазидвумерные (2D) дихалькогениды переходных металлов (ДПМ). Интерес к этим материалам обусловлен их разнообразными физическими свойствами и возможностью широкого применения в различных областях [1-3]. Данные материалы обладают слоистой структурой, а в пространстве между слоями действуют слабые силы Ван-дер-Ваальса. Внедрение атомов переходных металлов в ван-дер-ваальсовую щель (интеркаляция) ДПМ приводит к модификации их электронной структуры и изменению транспортных свойств [4]. Ранее, на примере ДПМ TiSe₂, было показано, что интеркаляция атомов меди в малых концентрациях приводит к переходу полуметалл — полупроводник [5], причем полупроводниковые кристаллы Cu_xTiSe₂ могут обладать рядом интересных свойств — электронных, термоэлектрических и др. Возможность перехода между различными электронными состояниями в ДПМ посредством интеркаляции открывает путь к возможности реализации устройств с различными функциональными элементами, построенными на основе единого материала.

При интеркаляции посторонними атомами одним из факторов модификации электронных свойств является расширение ван-дер-ваальсовой щели. Данный эффект отчасти можно скомпенсировать всесторонним сжатием кристаллов. Это позволяет получать и иследовать новые электронные состояния в условиях приложения внешнего давления, причем наличие структурных или электронных переходов под давлением существенного расширяет картину потенциально достижимых электрофизических и оптических свойств в сжатых ДПМ.

В данной работе исследованы термоэлектрические свойства интеркалатов $Cu_{0.025}TiSe_2$ и $Cu_{0.58}TiSe_2$ при циклическом сжатии кристаллов под давлением до ~ 10 GPa. Получены барические зависимости термо-ЭДС и электрического сопротивления. Для $Cu_{0.025}TiSe_2$ в области существования полупроводниковой фазы получены оценки величины ширины запрещенной зоны и фактора термоэлектрической мощности. Определен модуль объемного сжатия $Cu_{0.58}TiSe_2$ в области фазы высокого давления.

2. Эксперимент

Монокристаллы Cu_{0.025}TiSe₂ и Cu_{0.58}TiSe₂ были выращены методом прямой сублимации в вакуумированных кварцевых ампулах из поликристаллической фазы. Химический состав синтезированных образцов определяли методом электронно-флуоресцентного анализа на спектрометре JEOL-733, а после измерений при помощи рентгеновского микроанализа (EDAX спектрометра) на растровых электронных микроскопах QUANTA 200 Pegasus (FEI) и Tescan MIRA LMS (Tescan Brno s.r.o.) в центре коллективного пользования ИФМ УрО РАН. Химический анализ образцов Cu_xTiSe₂ после измерений под давлением показал, что составы остались прежними в пределах погрешности установки. Кристаллическая структура образцов Cu_xTiSe₂ была исследована на дифрактометре Shimadzu XRD 7000 Maxima (источник

излучения: Си K_{α} , графитовый монохроматор) в институте Металлургии УрО РАН. Кристаллическая структура была определена как $P\bar{3}m1$. Более подробно данные методы описаны в работах [6,7].

Измерения термоЭДС под давлением проводились на оригинальной установке сверхвысокого давления с твердосплавными наковальнями [8]. Данная установка позволяет изучать термоэлектрические и электрические свойства материалов при всестороннем сжатии в условиях квазигидростатического давления. Наковальни в данной установке изготовлены из твердого сплава ВК6 и имеют полусферическую форму, усилия на наковальни передается механическим прессом. К наковальням подведены нагреватели для создания градиента температур. Постоянный градиент контролируется при помощи температурных датчиков, расположенных в верхней и нижней наковальнях. Величина ТермоЭДС измерялась при помощи двух электрических контактов [9]. Величина усилия, приложенная к наковальням, определялась при помощи специальных тензодатчиков и в соответствии со специальной градуировочной кривой, переводилась в величину давления. Диаметр рабочей поверхности наковален составлял около 1 mm. Образец помещался в контейнер тороидальной формы из известняка, который служил как диэлектрической прокладкой, так и средой, передающей давление. Типичные размеры образцов составляли $\sim 150 \times 150 \times 50 \,\mathrm{mkm^3}$. Измерения проводились при многократном циклическом увеличении и уменьшении давления.

3. Экспериментальные результаты и обсуждение

При нормальном давлении, коэффициенты термо-ЭДС (S) $Cu_{0.025}$ TiSe₂ и $Cu_{0.58}$ TiSe₂ составляли около -72 mkV/K и -10.3 mkV/K, соответственно, что указывает на преобладание носителей *n*-типа.

Обнаружено резкое снижение абсолютного значения термоЭДС Си_{0.025}TiSe₂ при повышении давления до 1-3 GPa (рис. 1, *a*) и электрического сопротивления (R) при повышении давления до 1-2 GPa (рис. 1, b), что наблюдалось для всех циклов воздействия давлением. Это свидетельствует о закрытии полупроводниковой щели и переходе в металлическое состояние образца Cu_{0.025}TiSe₂. Ранее, о возможности образования полупроводниковой щели при незначительных степенях интеркаляции меди сообщалось в работе [5]. Выше 5 Gpa кривые барических зависимостей термоЭДС меняют наклон, но сохраняют линейную зависимость от давления (вставка рис. 1, а). Ранее, сообщалось об изменении наклона кривых термоЭДС TiSe2 вблизи структурного перехода $\sim 4-5$ GPa [5]. Данный переход был определен из данных рентгеновской дифракции [10]. Вероятно, изменение наклона барических зависимостей термоЭДС, а также, гистерезис барических зависимостей Cu_{0.025}TiSe₂ выше 5 GPa может быть связан с фазовым переходом.



Рис. 1. Барические зависимости термоЭДС (a) и относительного изменения электрического сопротивления (b) для разных циклов сжатия и декомпрессии для кристаллов Cu_{0.025}TiSe₂. На вставке (a) показаны те же зависимости при сжатии в другом масштабе. На вставке (b) показана барическая зависимость относительного изменения фактора термоэлектрической мощности для третьего цикла сжатия и декомпрессии. Тонкие стрелки показывают направление изменения давления. Объемная красная стрелка на вставке (a) указывает перегиб, который может быть связан со структурным переходом.

Для невырожденных или частично вырожденных полупроводников, зависимость термоЭДС (S) от величины запрещенной зоны E_g и соотношения дырочной и электронной проводимости определяется из следующего выражения [11]:

$$S = -\frac{k}{|e|} \left[\frac{\sigma_n - \sigma_p}{\sigma_n + \sigma_p} \frac{E_g}{2kT} + \left(r_n + \frac{5}{2} \right) \frac{\sigma_n}{\sigma_n + \sigma_p} - \left(r_p + \frac{5}{2} \right) \frac{\sigma_p}{\sigma_n + \sigma_p} - \frac{3}{4} \ln \frac{m_p^*}{m_n^*} \right],$$
(1)

где k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура, e — заряд электрона, $\sigma_n(\sigma_p)$ — элек-

тронный (дырочный) вклад электропроводности, $r_n(r_p)$ и $m_n^*(m_n^*)$ — параметры рассеяния и эффективные массы плотности состояний электронов (дырок) соответственно. В приближении, что $\sigma_n \gg \sigma_p$, получив коэффициент dS/dP из графика (рис. 2) и учитывая что $k/|e| \approx 86.4$ мкВ/К и $2kT \approx 50$ мэВ при T = 300 К, были проведены оценки барического коэффициента запрещенной зоны (dE_g/dP) для каждого цикла сжатия и декомпрессии. Экстраполируя кривые термоЭДС к "нулю", были приблизительно оценены величины давления "металлизации" для каждого цикла увеличения давления. Учитывая диапазоны стабильности и рассчитанные коэффициенты dE_g/dP , были оценены значения E_g при нормальном давлении для каждого цикла сжатия и последующей декомпрессии. Значения E_g для Cu_{0.025}TiSe₂, определенные для всех циклов, были практически одинаковыми и составляли ~ 42-43 мэВ (вставка рис. 2).

Была проведена оценка зависимости относительного изменения фактора термоэлектрической мощности $Cu_{0.025}$ TiSe₂ (*PF*/*PF*₀, где *PF* = S^2/R и *PF*₀ = *PF* при 0 GPa) от давления для 3-го цикла сжатия и декомпрессии и обнаружено, что он увеличивается в 1.5 раза при P = 0.15 - 0.3 GPa (вставка на рис. 1, b). Используя приведенные выше оценки значения ширины запрещенной зоны и ее барического коэффициента, было определено значение $E_g \approx 35-36$ meV, которому соответствует максимальный термоэлектрический фактор мощности. Ранее, сообщалось, что в нормальных условиях наибольший термоэлектрический фактор мощности достигается в составах Cu_{0.02}TiSe₂ и Cu_{0.06}TiSe₂ [12]. При этом, максимальное значение коэффициента термоэлектрической добротности ZT = 0.15 ($ZT = PF \cdot T/\lambda$, где λ — теплопроводность) было получено для состава Cu_{0.11}TiSe₂ при температуре 540 К [12]. Согласно работе [5] в составе Cu_{0.11}TiSe₂ при комнатной температуре ширина запрещенной зоны должна составлять около 36 meV. По всей видимости, оптимальные термоэлектрические характеристики в интеркалатах Cu_xTiSe₂ наблюдаются для составов, в которых ширина запрещенной зоны достигает значений около 35-36 meV. Однако, эти значения Eg заметно меньше, чем соответствующие значения Е_g в типичных полупроводниковых термоэлектриках $(E_g \sim 150-250 \,\mathrm{meV}, \,\mathrm{чтo} \,\mathrm{cootsetct}$ вуют диапазону энергии 6-10 kT при 300 K) [13].

Для Cu_{0.58}TiSe₂ обнаружено увеличение абсолютного значения термоЭДС при повышении давления до 0.3–0.7 GPa (рис. 3). Выше этого давления абсолютное значение термоЭДС Cu_{0.58}TiSe₂ постепенно уменьшается. Известно, что интеркаляция металлов в TiSe₂ приводит к гибридизации валентных состояний интеркаланта и Ti3 d_{zz} — орбитали титана [14,15]. Энергия связи гибридных состояний зависит от потенциала ионизации интеркалированного металла I_i в наблюдаемом зарядовом состоянии. Если I_i мал, то гибридные состояния располагаются выше уровня Ферми и освобождаются с переносом заряда в зону проводимости TiSe₂. Если же I_i превышает некое пороговое значение,



Рис. 2. (*a*) Барическая зависимость термоЭДС для первого и второго циклов сжатия и декомпрессии кристаллов Cu_{0.025}TiSe₂. В полупроводниковой фазе кривые термоЭДС могут быть описаны линейными функциями, из которых можно оценить барические коэффициенты термоЭДС (dS/dP). На вставке показана зависимость оцененной энергии запрещенной зоны по формуле (1) при сжатии и декомпрессии от номера цикла.



Рис. 3. Барическая зависимость термоЭДС для первого и второго циклов сжатия и декомпрессии кристаллов Cu_{0.58}TiSe₂. На вставке показана барическая зависимость электрического сопротивления. Тонкие стрелки показывают направление изменения давления. Объемная красная стрелка указывает перегиб, который может быть связан со структурным переходом.

то гибридные состояния располагаются ниже уровня Ферми TiSe₂. В этом случае формируется ковалентный комплекс, который работает как ловушка для свободных электронов и как центр деформации решетки типа сжатия вдоль нормали к базисной плоскости [16,17]. Выигрыш в энергии электронов при их локализации равен энергии деформации решетки [18]. Как показано в [19], при содержании меди x = 0.58 уровень Ферми уже находится в области локализованных состояний. Однако, для формирования полноценного комплекса ему не хватает деформации типа сжатия вдоль нормали к базисной плоскости. Анизотропия сжимаемости вдоль базисной плоскости и вдоль нормали к ней приводит к тому, что основная деформация связана со сближением слоев TiSe₂. Следовательно, при давлении ниже 0.3-0.7 GPa внешнее давление стабилизирует ковалентные комплексы. При большем же давлении происходит распад этих комплексов и высвобождение свободных электронов. Такой эффект наблюдался, например, в системе $Fe_x TiSe_2$ [20]. Необратимость, наблюдаемая на последующих циклах, может быть связана с тем, что распад комплексов является переходом I рода со свойственным ему гистерезисом. В Cu_{0.025}TiSe₂ уровень Ферми расположен значительно ниже области гибридных состояний [19] поэтому у него такого эффекта не наблюдалось (рис. 1).

При 4 GPa на зависимости термоЭДС Cu_{0.58}TiSe₂ виден четкий излом, а на зависимости электрического сопротивления наблюдается резкий скачок. Вероятно, этот излом также может быть, связан со структурным фазовым переходом [10].

В чистых металлах диффузионная термоЭДС (*S*_d) определяется по формуле [21]:

$$S_d^i = \frac{\pi^2 k^2 T}{3e\mu} x_i, \tag{2}$$

где k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура, e — заряд электрона, μ — химический потенциал (энергия Ферми), $x_i = -(\partial \ln \rho / \partial \ln \varepsilon)_{\mu}$, где ρ — электрическое сопротивление чистого металла, а ε — энергия электрона. Давление влияет на атомный объем (V) и, следовательно, влияние объемного сжатия на термоЭДС можно оценить из следующего выражения:

$$d(\ln S_d)/d\ln V = -d\ln\mu/d\ln V + d\ln x_i/d\ln V,$$

второе слагаемое описывает изменения в электронной структуре и фононном спектре [21]. Если допустить, что структура электронных зон остается неизменной $d \ln x_i / d \ln V = 0$, а в приближении свободных электронов $-d \ln \mu/d \ln V = +2/3$, следовательно, при сокращении объема (увеличении давления) абсолютная величина термоЭДС должна уменьшаться. В металлическом $Cu_{0.58}$ TiSe₂ выше 0.3-0.7 абсолютное значение термо-ЭДС уменьшается. Зная барический коэффициент термоЭДС, можно оценить модуль объемного сжатия (К). Как видно из рис. 3, $dS/dP = 0.15 \,\text{mkV}/(\text{K} \cdot \text{GPa})$ выше 4 GPa, получаем $K \approx 49$ GPa. Как сообщалось в [10] $K \approx 33 \,\mathrm{GPa}$ для бинарного TiSe₂ в фазе высокого давления. То есть, согласно приведенным оценкам модуля объемного сжатия, внедрение атомов меди в структуру TiSe₂ делает этот материал заметно жестче.

4. Заключение

Исследовано поведение электронных свойств (термо-ЭДС и электросопротивления) кристаллов диселенида титана (Cu_xTiSe₂) с различной степенью интеркаляции атомами меди (x = 0.025, 0.58) в условиях всестороннего квазигидростатического сжатия при постепенном и циклическом увеличении (до 10 GPa) и уменьшении давления. Для соединения Cu_{0.025}TiSe₂ определена область существования полупроводниковой фазы под давлением и получены оценки изменения ширины запрещенной зоны. Так, при нормальном давлении полупроводниковая щель по оценкам составляет порядка 42-43 meV и постепенно уменьшается с ростом давления, причем после многократного циклического приложения высокого давления данная величина сохраняется. Установлено, что оптимальное значение термоэлектрического фактора мощности для данного соединения достигается при давлении $P \sim 0.15 - 0.3$ GPa.

 $Cu_{0.58}TiSe_2$ обладает металлической проводимостью во всем исследованном диапазоне давлений. В ходе исследований были обнаружены признаки необратимого фазового перехода первого рода, выше давления 0.7 Gpa, связанного с появлением и последующим распадом ковалентных комплексов. Для данного кристалла при давлении выше 4–5 GPa был определен модуль объемного сжатия, величина которого оказалась в 1.5 раза выше в сравнении с неинтеркалированным диселенидом титана.

Полученные результаты расширяют имеющуюся картину многообразия электронных свойств интеркалированного TiSe₂, в том числе, в условиях воздействия высоких давлений.

Финансирование работы

Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки России (тема "Электрон" № 122021000039-4). А.Ю. Усик и Н.В. Морозова выражают благодарность Институту физики металлов им. М.Н. Михеева за поддержку работы по государственному заданию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме "Электрон", которая выполнялась в рамках молодежного проекта ИФМ УрО РАН № М 2-22. Электронно-микроскопические исследования проведены в ЦКП ИФМ УрО РАН (тема "Электрон" № 122021000039-4).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов

Список литературы

- [1] M. Samadi, N. Sarikhani, M. Zirak, H. Zhang, H.-L. Zhang, A.Z. Moshfegh. Nanoscale Horizons **3**, 90 (2018).
- [2] L.A. Chernozatonskii, A.A. Artyukh. Usp. Fiz. Nauk 188, 3 (2018).

- [3] Z. Li, D. Li, H. Wang, P. Chen, L. Pi, X. Zhou, T. Zhai. Small Methods 5, 2100567 (2021).
- [4] B. Zhang, Z. Muhammad, P. Wang, S. Cui, Y. Li, S. Wang, Y. Wu, Z. Liu, H. Zhu, Y. Liu, G. Zhang, D. Liu, L. Song, Z. Sun. J. Phys. Chem. C **124**, 16561 (2020).
- [5] N.V. Morozova, A.Y. Usik, I.V. Korobeinikov, A.N. Titov, S.V. Ovsyannikov. J. Mater. Chem. C 11, 6071 (2023).
- [6] A.S. Shkvarin, Y.M. Yarmoshenko, M.V. Yablonskikh, A.I. Merentsov, A.N. Titov. J. Struct. Chem. 55, 1039 (2024).
- [7] A.S. Shkvarin, Y.M. Yarmoshenko, N.A. Skorikov, A.A. Titov, A.N. Titov. JETP 114, 324 (2012).
- [8] V.V. Shchennikov, S.V. Ovsyannikov, A.Y. Manakov. J. Phys. Chem. Solids 71, 1168 (2010).
- [9] V.V. Shchennikov, S.V. Ovsyannikov, A.Y. Derevskov, V.V. Shchennikov, J. Phys. Chem. Solids 67, 2203 (2006).
- [10] H. Saqib, S. Rahman, Y. Zhao, C. Cazorla, D. Errandonea, R. Susilo, Y. Zhuang, Y. Huang, B. Chen, N. Dai. J. Phys. Chem. Lett. **12**, 9859 (2021).
- [11] K. Seeger. Semiconductor Physics. Springer, N.Y. (1973).
- [12] R. Bhatt, S. Bhattacharya, M. Patel, R. Basu, A. Singh, C. Sürger, M. Navaneethan, Y. Hayakawa, D.K. Aswal, S.K. Gupta. J. Appl. Phys. **114**, 114509 (2013).
- [13] G.D. Mahan. J. Appl. Phys. 65, 1578 (1989).
- [14] T. Matsushita, S. Suga, Y. Tanaka, H. Shigeoka, T. Nakatani, T. Okuda, T. Terauchi, T. Shishidou, A. Kimura, H. Daimon, S.-J. Oh, A. Kakizaki, T. Kinoshita, H. Negishi, M. Inoue. J. Electron Spectros. Relat. Phenomena 78, 477 (1996).
- [15] A. Fujimori, S. Suga, H. Negishi, M. Inoue. Phys. Rev. B 38, 3676 (1988).
- [16] A. Titov, S. Titova, M. Neumann, V. Pleschov, Y. Yarmoshenko, L. Krasavin, A. Dolgoshein, A. Kuranov. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol. A **311**, 161 (1998).
- [17] M. Inoue, H. Negishi. J. Phys. Chem. 90, 235 (1986).
- [18] A.N. Titov, A.V. Dolgoshein, I.K. Bdikin, S.G. Titova. Phys. Solid State 42, 1610 (2000).
- [19] A.A. Titov, A.I. Merentsov, A.E. Kar'kin, A.N. Titov, V.V. Fedorenko. Phys. Solid State 51, 230 (2009).
- [20] А.Н. Титов, В.В. Щенников, Л.С. Красавин С.Г. Титова. Изв. РАН. Сер. физ. **66**, *6*, 869 (2002).
- [21] F.J. Blatt, P.A. Schroeder, C.L. Foiles, D. Greig. Thermoelectric Power of Metal. Plenum, N.Y. (1979).

Редактор К.В. Емцев